

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【公開番号】特開2011-110334(P2011-110334A)

【公開日】平成23年6月9日(2011.6.9)

【年通号数】公開・登録公報2011-023

【出願番号】特願2009-271651(P2009-271651)

【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 5 1 2 C

A 6 3 F 5/04 5 1 2 Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年11月30日(2012.11.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 7 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 7 3】

電子部品が搭載される第1基板を収容する第1部材と、その第1部材に対向配置される第2部材と、前記第1基板から発生する熱を前記第2部材側に排気する排気手段と、その排気手段からの排気を前記第1部材と前記第2部材との間を通過させる排気経路が形成されると共にその排気経路を除いて前記第1部材と前記第2部材との間隙を塞ぐ遮蔽部とを備え、前記第1部材には、前記第2部材側へ向けて第1リブが突設されると共に、前記第2部材には、前記第1部材側へ向けて第2リブが突設され、前記第1リブと前記第2リブにより前記排気経路が形成されていることを特徴とする遊技機B1。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子部品が搭載される第1基板を収容する第1部材と、

その第1部材に対向配置される第2部材と、

前記第1基板から発生する熱を前記第2部材側に排気する排気手段と、

その排気手段からの排気を前記第1部材と前記第2部材との間を通過させる排気経路が形成されると共にその排気経路を除いて前記第1部材と前記第2部材との間隙を塞ぐ遮蔽部とを備え、

前記第1部材には、前記第2部材側へ向けて第1リブが突設されると共に、前記第2部材には、前記第1部材側へ向けて第2リブが突設され、前記第1リブと前記第2リブにより前記排気経路が形成されていることを特徴とする遊技機。

【請求項2】

前記排気経路は、屈曲して前記遮蔽部の外部へ至るように形成されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

【請求項3】

前記第1リブ及び前記第2リブには通孔がそれぞれ貫通形成され、
前記排気経路は、前記通孔を通じて前記遮蔽部の外部へ至るように形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の遊技機。

【請求項4】

前記第1リブ又は前記第2リブの少なくとも一方には、前記排気経路の一部を塞ぐ突起が突設されていることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の遊技機。